

股票代碼：5425

台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國一一五年及一一四年第二季

公 司 地 址：新北市新店區北新路三段205號11樓
電 話：(02)8913-1588

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8～9
(四)重大會計政策之彙總說明	10～12
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	12
(六)重要會計項目之說明	12～38
(七)關係人交易	38
(八)質押之資產	38
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	38
(十)重大之災害損失	39
(十一)重大之期後事項	39
(十二)其 他	39
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	40～42
2.轉投資事業相關資訊	43～44
3.大陸投資資訊	44～45
(十四)部門資訊	45～46



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師核閱報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

前言

台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年六月三十日之合併資產負債表，與民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表，暨民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一一五年及一一四年六月三十日之資產總額分別為3,271,163千元及5,310,591千元，分別占合併資產總額之14.83%及26.00%；負債總額分別為500,293千元及951,440千元，分別占合併負債總額之4.48%及8.82%；民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之綜合損益分別為13,462千元、164,276千元、(6,591)千元及230,469千元，分別占合併綜合損益之4.07%、(22.35)%、(0.93)%及(76.97)%。

保留結論

依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段)，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年六月三十日之合併財務狀況，與民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之合併財務績效暨民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之合併現金流量之情事。

其他事項

列入上開合併財務報告之子公司中，有關鼎翰科技股份有限公司之部分子公司財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開該等財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。該等子公司於民國一一五年及一一四年六月三十日之資產總額分別為2,559,736千元及2,334,779千元，占合併資產總額分別為11.60%及11.43%；於民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之營業收入淨額分別為1,046,376千元、933,600千元、2,060,818千元、1,871,126千元，分別占合併營業收入淨額20.60%、19.82%、21.76%、20.30%。

安侯建業聯合會計師事務所

郭仰倫



會計師：

蕭佩如



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
民國一一五年八月七日

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	115.6.30		114.12.31		114.6.30			115.6.30		114.12.31		114.6.30										
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%									
資 產																						
流動資產：																						
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	3,368,463	15	3,535,194	16	3,435,082	17	2100	短期借款(附註六(十))	\$	1,772,921	8	1,540,103	7	1,993,995	10					
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))		120,607	1	60,444	-	80,225	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))		25,917	-	67,595	-	35,667	-					
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(十八))		326	-	69	-	2,508	-	2170	應付帳款		2,117,736	10	1,656,680	8	1,545,996	8					
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))		3,815,539	17	3,314,903	16	3,330,414	16	2200	其他應付款(附註六(十二))		1,694,560	7	892,386	4	1,653,917	8					
1200	其他應收款		123,652	1	113,308	1	49,741	-	2230	本期所得稅負債		213,475	1	159,000	1	286,649	1					
1220	本期所得稅資產		5,898	-	4,903	-	104,517	1	2280	租賃負債－流動(附註六(十三))		148,528	1	148,063	1	119,863	1					
130X	存貨(附註六(四))		4,672,648	21	3,815,967	18	3,627,456	18	2322	一年內到期長期借款(附註六(十一))		620,722	3	396,973	2	321,907	2					
1410	預付款項		393,681	2	348,898	1	336,076	2	2399	其他流動負債		417,682	2	351,281	1	358,374	2					
1470	其他流動資產		11,139	-	9,708	-	7,032	-				7,011,541	32	5,212,081	24	6,316,368	32					
1476	其他金融資產－流動(附註六(二))		234,500	1	539,520	3	490,920	2	非流動負債：													
			12,746,453	58	11,742,914	55	11,463,971	56	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二))		-	-	-	-	27,176	-					
非流動資產：																						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		174,088	1	125,237	1	89,471	-	2540	長期借款(附註六(十一))		2,372,764	11	3,123,138	15	2,757,449	13					
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))		4,147,020	18	4,270,061	20	4,083,948	20	2570	遞延所得稅負債		1,199,796	5	1,224,622	6	1,128,146	6					
1755	使用權資產(附註六(七))		614,267	3	686,313	3	567,455	3	2580	租賃負債－非流動(附註六(十三))		491,551	2	562,059	2	459,875	2					
1805	商譽(附註六(九))		1,976,289	9	1,988,321	9	1,889,600	9	2640	淨確定福利負債－非流動		23,444	-	20,917	-	28,868	-					
1822	無形資產(附註六(八))		913,020	4	1,017,928	5	1,035,460	5	2670	其他非流動負債		60,262	-	70,134	-	67,617	-					
1840	遞延所得稅資產		788,790	4	822,051	4	766,938	4				4,147,817	18	5,000,870	23	4,469,131	21					
1980	其他金融資產－非流動(附註六(二))		279,274	1	133,764	1	122,410	1	負債總計													
1990	其他非流動資產(附註六(十四))		424,291	2	408,686	2	407,607	2	3110	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十六))		2,634,854	12	2,634,854	12	2,634,854	13					
			9,317,039	42	9,452,361	45	8,962,889	44	3200	普通股股本		2,322,386	11	2,290,130	11	2,282,621	11					
資產總計														3300	保留盈餘		3,580,351	16	3,734,784	18	3,381,756	17
	\$	22,063,492	100	21,195,275	100	20,426,860	100	3400	其他權益		(166,954)	(1)	(275,634)	(1)	(741,693)	(4)						
								3500	庫藏股票		(732,278)	(3)	(741,295)	(3)	(741,295)	(4)						
														歸屬母公司業主之權益合計								
								36XX	非控制權益(附註六(五))		7,638,359	35	7,642,839	37	6,816,243	33						
														權益總計								
											3,265,775	15	3,339,485	16	2,825,118	14						
											10,904,134	50	10,982,324	53	9,641,361	47						
負債及權益總計														\$	22,063,492	100	21,195,275	100	20,426,860	100		

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭

經理人：王興磊

會計主管：鄭懿誠

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十五年及一十四年四月一日至六月三十日及一十五年及一十四年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	115年4月至6月		114年4月至6月		115年1月至6月		114年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十八))	\$ 5,331,321	105	4,829,403	103	9,891,884	104	9,466,197	103
4190 減：銷貨退回及折讓	251,232	5	120,979	3	421,375	4	249,915	3
營業收入淨額	5,080,089	100	4,708,424	100	9,470,509	100	9,216,282	100
5000 營業成本(附註六(四))	3,575,139	70	3,319,411	70	6,591,853	70	6,604,033	72
營業毛利	1,504,950	30	1,389,013	30	2,878,656	30	2,612,249	28
6000 營業費用(附註六(十四)及(二十))：								
6100 推銷費用	550,423	11	521,707	11	1,076,434	11	1,014,770	11
6200 管理費用	277,366	5	231,878	5	545,231	6	459,633	5
6300 研究發展費用	201,539	4	192,464	4	399,866	4	389,067	4
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	4,425	-	858	-	6,042	-	2,951	-
	1,033,753	20	946,907	20	2,027,573	21	1,866,421	20
營業淨利	471,197	10	442,106	10	851,083	9	745,828	8
營業外收入及支出(附註六(十九))：								
7100 利息收入	31,845	1	17,697	-	36,038	-	23,956	-
7010 其他收入	4,282	-	24,090	1	13,919	-	33,716	-
7020 其他利益及損失	17,842	-	(177,605)	(3)	57,592	1	(124,926)	(1)
7050 財務成本	(39,514)	(1)	(41,676)	(1)	(79,111)	(1)	(91,413)	(1)
	14,455	-	(177,494)	(3)	28,438	-	(158,667)	(2)
稅前淨利	485,652	10	264,612	7	879,521	9	587,161	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	127,552	3	76,177	2	211,265	2	162,677	2
本期淨利	358,100	7	188,435	5	668,256	7	424,484	4
8300 其他綜合損益：								
8360 後續可能重分類至損益之項目								
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(34,200)	(1)	(1,026,206)	(22)	20,331	-	(800,150)	(9)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	6,564	-	102,869	2	21,309	-	76,254	(1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(27,636)	(1)	(923,337)	(20)	41,640	-	(723,896)	(8)
本期綜合損益總額	\$ 330,464	6	(734,902)	(15)	709,896	7	(299,412)	(4)
本期淨利歸屬於：								
母公司業主	\$ 201,935	4	41,180	2	372,538	4	157,655	1
非控制權益(附註六(五))	156,165	3	147,255	3	295,718	3	266,829	3
	\$ 358,100	7	188,435	5	668,256	7	424,484	4
綜合損益總額歸屬於：								
母公司業主	\$ 210,496	4	(585,577)	(12)	481,218	5	(339,360)	(4)
非控制權益(附註六(五))	119,968	2	(149,325)	(3)	228,678	2	39,948	-
	\$ 330,464	6	(734,902)	(15)	709,896	7	(299,412)	(4)
基本每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 0.83		0.17		1.52		0.64	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 0.82		0.17		1.52		0.64	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王興磊

~5~



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一五一年及一四一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	庫藏股票			
民國一四一年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,252,984	1,201,264	531,125	2,018,683	3,751,072	(244,678)	(599,878)	7,794,354	3,150,273	10,944,627
本期淨利	-	-	-	-	157,655	157,655	-	-	157,655	266,829	424,484
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(497,015)	-	(497,015)	(226,881)	(723,896)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	157,655	157,655	(497,015)	-	(339,360)	39,948	(299,412)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(141,417)	(141,417)	-	(141,417)
提列法定盈餘公積	-	-	46,118	-	(46,118)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(228,976)	228,976	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	31,920	-	-	-	-	-	-	31,920	-	31,920
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(2,283)	-	-	-	-	-	-	(2,283)	-	(2,283)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(365,103)	(365,103)
民國一四一年六月三十日餘額	\$ 2,634,854	2,282,621	1,247,382	302,149	1,832,225	3,381,756	(741,693)	(741,295)	6,816,243	2,825,118	9,641,361
民國一五一年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,290,130	1,247,382	302,149	2,185,253	3,734,784	(275,634)	(741,295)	7,642,839	3,339,485	10,982,324
本期淨利	-	-	-	-	372,538	372,538	-	-	372,538	295,718	668,256
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	108,680	-	108,680	(67,040)	41,640
本期綜合損益總額	-	-	-	-	372,538	372,538	108,680	-	481,218	228,678	709,896
提列法定盈餘公積	-	-	51,068	-	(51,068)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	32,264	-	-	-	-	-	-	32,264	-	32,264
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(8)	-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
庫藏股轉讓員工	-	-	-	-	-	-	-	9,017	9,017	-	9,017
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(302,388)	(302,388)
民國一五一年六月三十日餘額	\$ 2,634,854	2,322,386	1,298,450	302,149	1,979,752	3,580,351	(166,954)	(732,278)	7,638,359	3,265,775	10,904,134

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭

經理人：王興磊

會計主管：鄭懿誠

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一五五年及一四四年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	115年1月至6月	114年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 879,521	587,161
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	467,207	458,579
攤銷費用	102,959	122,167
預期信用減損損失	6,042	2,951
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(19,409)	10,335
利息費用	58,031	90,526
利息收入	(36,038)	(23,956)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	14,049	22,420
非金融資產減損迴轉利益	(1,297)	(1,744)
其他	(8)	(2,283)
收益費損項目合計	591,536	678,995
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產／負債增減	(100,459)	(96,290)
應收票據增加	(257)	(2,496)
應收帳款(增加)減少	(506,678)	32,034
其他應收款(增加)減少	(10,336)	42,767
存貨(增加)減少	(856,681)	250,551
預付款項(增加)減少	(44,783)	515
其他流動資產(增加)減少	(1,431)	14,639
其他金融資產(增加)減少	(144,580)	142,080
應付帳款增加	461,056	171,652
其他應付款增加(減少)	2,415	(84,877)
其他流動負債增加(減少)	68,757	(12,535)
淨確定福利負債增加	2,527	7,835
其他非流動負債增加	(10,010)	9,637
調整項目合計	(548,924)	1,154,507
營運產生之現金流入	330,597	1,741,668
收取之利息	36,030	23,974
支付之利息	(36,682)	(78,019)
支付之所得稅	(149,350)	(249,336)
營業活動之淨現金流入	180,595	1,438,287
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,824)	(31,518)
取得不動產、廠房及設備	(131,015)	(123,534)
處分不動產、廠房及設備	543	2,668
取得無形資產	(34,899)	(23,686)
其他金融資產(增加)減少	304,090	(72,305)
其他非流動資產減少	2,427	7,809
預付設備款增加	(105,742)	(51,473)
投資活動之淨現金流入(流出)	4,580	(292,039)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	232,818	(292,706)
舉借長期借款	-	952,235
償還長期借款	(483,232)	(1,167,520)
租賃本金償還	(114,734)	(27,340)
存入保證金減少	(33)	(758)
庫藏股票買回成本	-	(141,417)
員工購買庫藏股	9,017	-
非控制權益淨變動	3,206	(34,189)
籌資活動之淨現金流出	(352,958)	(711,695)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,052	(524,092)
本期現金及約當現金減少數	(166,731)	(89,539)
期初現金及約當現金餘額	3,535,194	3,524,621
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,368,463	3,435,082

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王興磊



~7~

會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一一五年及一一四年第二季
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為整流器之製造與買賣業務及自動辨識系統產品製造與服務。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一一五年八月七日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一一五年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則會計準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際財務報導準則第17號「保險合約」及國際財務報導準則第17號之修正
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「金融工具之分類與衡量之修正」
- 國際財務報導準則會計準則之年度改善
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「涉及依賴自然電力之合約」

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則會計準則之影響

合併公司評估適用下列自民國一一六年一月一日起生效之新修正之國際財務報導準則會計準則，將不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第19號「不具公共課責性之子公司：揭露」及國際財務報導準則第19號之修正
- 國際會計準則第21號之修正「換算為高度通貨膨脹之表達貨幣」

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司預計自民國一一七年一月一日起開始適用下列新發布及新修正之國際財務報導準則會計準則：

1. 國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」

新準則引入三種類收益及費損、兩項損益表小計及一項關於管理階層績效衡量的單一附註。以下三項修正與強化在財務報表中如何對資訊細分之指引，為使用者提供更佳及更一致的資訊奠定基礎，並將影響所有公司。

- 更具結構化之損益表：根據現行準則，公司使用不同的格式來表達其經營成果，使投資者難以比較不同公司間的財務績效。新準則採用更具結構化的損益表，引入新定義之「營業利益」小計，並規定所有收益及費損，將依公司主要經營活動歸類於三個新的不同種類。
- 管理階層績效衡量(MPMs)：新準則引入管理階層績效衡量之定義，並要求公司於財務報表之單一附註中，對於每一衡量指標解釋其為何可提供有用之資訊、如何計算及如何將衡量指標與根據國際財務報導準則會計準則所認列的金額進行調節。
- 較細分之資訊：新準則包括公司如何於財務報表強化對資訊分組之指引。此包括資訊是否應列入主要財務報表或於附註中進一步細分之指引。

國際會計準則第7號「現金流量表」已配合新準則修訂，要求公司採用間接法編製來自營業活動之現金流量時，應以新定義之「營業損益」小計為起始點。由於採用新的起始點，部分納入調節的調整項目將有所變動。此外，該配套修訂亦對利息及股利之現金收付分類提供具體指引。

合併公司現正持續評估初次適用該準則對合併財務報告之影響。

2. 國際會計準則第28號之修正「對投資關聯企業及合資之公允價值選項」

合併公司評估適用此新修正準則將不致對合併財務報告造成重大影響。

(三) 金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

合併公司預期下列尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第20號「管制資產及管制負債」

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

除下列所述外，本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一四年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

(二) 合併基礎

1. 列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			115.6.30	114.12.31	114.6.30	
本公司	Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
本公司	Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
本公司	Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	-	100.00 %	100.00 %	註1
本公司	Taiwan Semiconductor Europe GmbH (TSCe)	一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
本公司	Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
本公司	Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCH)	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	25.22 %	25.22 %	25.22 %	註4
本公司	鼎翰科技	標籤印表機之製造及買賣業務	35.74 %	35.74 %	35.75 %	註2
Ever Energetic	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	36.96 %	36.96 %	36.96 %	註4
Ever Energetic	TSC America, Inc.(TSCA)	整流器之買賣業務	75.00 %	75.00 %	75.00 %	註4
Ever Winner	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	37.82 %	37.82 %	37.82 %	註4
Ever Winner	TSCA	整流器之買賣業務	25.00 %	25.00 %	25.00 %	註4
Ever Winner	上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
TSCH	陽信長威電子有限公司(陽信長威)	整流器之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCH	天津長威科技有限公司(天津長威)	晶片之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註4
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	各種生產事業之投資	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology India Private Limited (TSCIN)	承租資產	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	Mosfortico Investments sp. z o.o. (TSCPL)	一般投資	-	100.00 %	100.00 %	註3

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			115.6.30	114.12.31	114.6.30	
鼎翰科技	MGN sp. z o.o. (MGN)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	-	-	註3
鼎翰科技	Bluebird Inc. (BB)	經營企業行動電腦及其零件之買賣	99.85 %	99.85 %	99.85 %	註5
鼎翰科技及BB	Bluebird Latin America S. de R.L. de CV (BBMX)	經營企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
TSCAE	TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	標籤印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCAE	TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	承租資產	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSC HK	天津國聚科技有限公司(天津國聚)	標籤印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
DLS	Precision Press & Label, Inc. (PPL)	印表機各式標籤紙及其耗材之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCPL	MGN	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	-	100.00 %	100.00 %	註3
BB	Bluebird USA Inc. (BBUS)	款項代收	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
BB	Bluebird India R&D Center Private Ltd. (BBIN)	研發及設計企業行動電腦、技術服務	99.00 %	99.00 %	99.00 %	註5
BB	Bluebird Germany GmbH (BBDE)	協助行銷服務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
BB	Bluebird Europe SL (BBES)	因投標要求而設立	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註5
BB	Bluebird Japan Co., Ltd. (BBJP)	經營企業行動電腦及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	- %	-

註1：該公司已於民國一一五年二月二十五日完成清算並解散。

註2：本公司對鼎翰科技具經營控制權，故將其視為具控制能力之子公司。

註3：MGN以8,754千元反向收購TSCPL之所有股份，收購完成後由鼎翰科技持有MGN 100%股權，於民國一一五年二月二十七日經波蘭法院登記完成並正式生效。

註4：民國一一五年六月三十日及一一四年六月三十日係非重要子公司，其財務報告未經會計師核閱。

註5：民國一一四年六月三十日係非重要子公司，其財務報告未經會計師核閱。

2.未列入合併財務報告之子公司：無。

(三)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第34號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並依預計全年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用之比例分攤為當期所得稅費用及遞延所得稅費用。

所得稅費用係直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導期間結束日(以下稱報導日)依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

(五)組織重組

依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國107年10月26日發布之IFRS問答集「共同控制下企業合併之會計處理疑義」所述，由於國際財務報導準則第3號「企業合併」對於共同控制下之企業合併並無明確規定，致集團內之組織重組其會計處理仍應適用我國已發布之相關解釋函之規定並採用帳面價值法。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須對未來(包括氣候相關風險及機會)作出判斷及估計，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一四年度合併財務報告一致。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一一四年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

(一)現金及約當現金

	115.6.30	114.12.31	114.6.30
現金及零用金	\$ 529	544	499
支票及活期存款	2,909,783	3,064,247	2,864,650
定期存款	927,151	1,099,843	1,142,673
減：原始到期日超過三個月以上之定期存款(附註六(二))	(469,000)	(629,440)	(572,740)
	<u>\$ 3,368,463</u>	<u>3,535,194</u>	<u>3,435,082</u>

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(二十二)。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產：			
受益憑證	\$ 120,557	60,053	80,225
遠期外匯合約	50	391	-
	<u>\$ 120,607</u>	<u>60,444</u>	<u>80,225</u>
其他金融資產：			
原始到期日超過三個月至一年內之定期存款	<u>\$ 234,500</u>	<u>539,520</u>	<u>490,920</u>
強制透過損益按公允價值衡量之金融負債：			
或有對價	\$ 25,722	67,420	35,014
遠期外匯合約	195	175	653
	<u>\$ 25,917</u>	<u>67,595</u>	<u>35,667</u>
非 流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產：			
國外基金	<u>\$ 174,088</u>	<u>125,237</u>	<u>89,471</u>
其他金融資產：			
原始到期日超過一年以上之定期存款	\$ 234,500	89,920	81,820
存出保證金	44,774	43,844	40,590
	<u>\$ 279,274</u>	<u>133,764</u>	<u>122,410</u>
強制透過損益按公允價值衡量之金融負債：			
或有對價	<u>\$ -</u>	<u>-</u>	<u>27,176</u>

合併公司已於附註六(二十二)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.從事衍生金融工具係為規避營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及持有供交易之金融負債之衍生工具明細如下：

115.6.30				
	合約金額	幣別	到期期間	
賣出/買入遠期外匯	USD 3,000 / NTD 95,309	美元兌台幣	115.08	
114.12.31				
	合約金額	幣別	到期期間	
賣出/買入遠期外匯	USD 2,000 / NTD 62,734	美元兌台幣	115.01	
賣出/買入遠期外匯	EUR 3,000 / NTD 110,950	歐元兌台幣	115.03	
114.6.30				
	合約金額	幣別	到期期間	
賣出/買入遠期外匯	USD 1,000 / NTD 29,247	美元兌台幣	114.07	

(三)應收票據及應收帳款

	115.6.30	114.12.31	114.6.30
應收票據	\$ 326	69	2,508
應收帳款	3,901,648	3,397,201	3,394,870
減：備抵損失	(86,109)	(82,298)	(64,456)
	<u>\$ 3,815,865</u>	<u>3,314,972</u>	<u>3,332,922</u>

合併公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司整流器部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

115.6.30			
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,643,003	0.48%	7,805
逾期1~90天	96,619	0.71%	800
逾期91~180天	4,564	4.10%	187
逾期181~270天	1,043	2.57%	27
逾期271~365天	498	5.51%	28
	<u>\$ 1,745,727</u>		<u>8,847</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

114.12.31			
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,444,662	0.39%	5,669
逾期1~90天	82,275	1.63%	1,345
逾期91~180天	3,919	44.03%	1,725
逾期181~270天	582	12.68%	74
逾期271~365天	<u>32</u>	58.82%	<u>19</u>
	<u>\$ 1,531,470</u>		<u>8,832</u>
114.6.30			
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,347,209	0.36%	5,223
逾期1~90天	93,230	1.42%	1,327
逾期91~180天	332	66.92%	222
逾期181~270天	17	5.00%	1
逾期271~365天	<u>35</u>	50.00%	<u>18</u>
	<u>\$ 1,440,823</u>		<u>6,791</u>

合併公司條碼列印機部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

115.6.30			
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,613,925	1.14%	18,472
逾期1~90天	433,256	1.00%	4,333
逾期91~180天	48,753	3.00%	1,463
逾期181~270天	2,704	5.00%	135
逾期271~365天	5,278	10.00%	528
逾期365天以上	<u>52,331</u>	100.00%	<u>52,331</u>
	<u>\$ 2,156,247</u>		<u>77,262</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	114.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,455,375	1.08%	15,731
逾期1~90天	285,678	1.00%	2,857
逾期91~180天	55,736	3.00%	1,672
逾期181~270天	15,427	5.00%	771
逾期271~365天	1,277	10.00%	128
逾期365天以上	52,307	100.00%	52,307
	<u>\$ 1,865,800</u>		<u>73,466</u>

	114.6.30		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,598,341	0.60%	9,583
逾期1~90天	227,057	1.00%	2,271
逾期91~180天	16,811	3.00%	504
逾期181~270天	68,260	5.00%	3,413
逾期271~365天	4,658	10.00%	466
逾期365天以上	41,428	100.00%	41,428
	<u>\$ 1,956,555</u>		<u>57,665</u>

合併公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	115年1月至6月	114年1月至6月
期初餘額	\$ 82,298	64,146
本期認列之減損損失	4,906	2,951
匯率變動之影響	(1,095)	(2,641)
期末餘額	<u>\$ 86,109</u>	<u>64,456</u>

民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日，合併公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

(四)存 貨

	115.6.30	114.12.31	114.6.30
製成品	\$ 1,707,312	1,427,256	1,358,131
半成品及在製品	1,050,457	977,161	832,778
原物料	1,803,951	1,215,317	1,254,408
在途存貨	110,928	196,233	182,139
	<u>\$ 4,672,648</u>	<u>3,815,967</u>	<u>3,627,456</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為3,607,464千元、3,205,568千元、6,618,097千元及6,452,343千元。民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日因存貨自成本沖減(回升)至淨變現價值而認列之營業成本分別為(32,325)千元、113,843千元、(26,244)千元及151,690千元。

民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(五)具重大非控制權益之子公司

子公司之非控制權益對合併公司具重大性者如下：

子公司名稱	公司註冊 之 國 家	非控制權益之所有權 權益及表決權之比例		
		115.6.30	114.12.31	114.6.30
鼎翰科技	台灣	64.26 %	64.26 %	64.25 %

上述子公司之彙總性財務資訊如下，該等財務資訊係依據金管會認可之國際財務報導準則所編製，該等財務資訊係合併公司間之交易尚未銷除前之金額：

	115.6.30	114.12.31	114.6.30
流動資產	\$ 6,406,872	5,900,035	5,796,223
非流動資產	7,668,763	6,749,836	6,262,753
流動負債	(4,343,394)	(3,404,381)	(4,262,612)
非流動負債	(3,354,311)	(3,850,743)	(3,254,053)
淨資產	\$ <u>6,377,930</u>	<u>5,394,747</u>	<u>4,542,311</u>
非控制權益期末帳面金額	\$ <u>3,265,775</u>	<u>3,339,485</u>	<u>2,825,118</u>

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
營業收入	\$ <u>3,143,864</u>	<u>3,081,540</u>	<u>5,909,403</u>	<u>5,937,633</u>
本期淨利	\$ 242,951	228,287	460,061	413,625
其他綜合損益	1,033,785	(440,911)	995,469	(435,255)
綜合損益總額	\$ <u>1,276,736</u>	<u>(212,624)</u>	<u>1,455,530</u>	<u>(21,630)</u>
歸屬於非控制權益				
之本期淨利	\$ <u>156,165</u>	<u>147,255</u>	<u>295,718</u>	<u>266,829</u>
歸屬於非控制權益				
之綜合損益總額	\$ <u>119,968</u>	<u>(149,325)</u>	<u>228,678</u>	<u>39,948</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	115年1月至6月	114年1月至6月
營業活動現金流量	\$ (42,975)	819,962
投資活動現金流量	(162,463)	(184,800)
籌資活動現金流量	(309,975)	(610,384)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(69,360)	(254,435)
現金及約當現金淨減少數	<u>\$ (584,773)</u>	<u>(229,657)</u>

(六)不動產、廠房及設備

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 及 其 他 設 備	總 計
帳面金額：				
民國115年1月1日	\$ 867,161	907,938	2,494,962	4,270,061
民國115年6月30日	\$ 866,971	894,108	2,385,941	4,147,020
民國114年1月1日	\$ 866,666	886,799	2,660,972	4,414,437
民國114年6月30日	\$ 866,739	842,191	2,375,018	4,083,948

1.民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日，合併公司之不動產、廠房及設備作長期借款及融資擔保之明細，請詳附註八。

2.本公司民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日購置不動產、廠房及設備利息費用資本化金額分別為516千元、492千元、657千元及736千元，資本化利率分別為2.12%、1.74%、2.12%及1.50%。

(七)使用權資產

	土地使用權	房屋及建築	機器設備	運輸設備	總 計
帳面金額：					
民國115年1月1日	\$ 7,653	652,241	14,582	11,837	686,313
民國115年6月30日	\$ 7,792	578,316	12,878	15,281	614,267
民國114年1月1日	\$ 7,987	666,408	16,038	10,648	701,081
民國114年6月30日	\$ 7,130	533,904	14,825	11,596	567,455

(八)無形資產

	顧客關係	電腦軟體	商標權	專門技術	專利權	其他	合 計
帳面金額：							
民國115年1月1日	\$ 669,088	146,109	79,619	52,929	5	70,178	1,017,928
民國115年6月30日	\$ 603,035	143,381	65,515	42,476	-	58,613	913,020
民國114年1月1日	\$ 742,592	152,650	102,168	81,934	80	69,059	1,148,483
民國114年6月30日	\$ 683,384	128,375	88,930	65,845	40	68,886	1,035,460

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(九)商 譽

	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
成 本			
期初餘額	\$ 1,988,321	2,029,444	2,029,444
匯率變動之影響	(12,032)	(41,123)	(139,844)
期末餘額	<u>\$ 1,976,289</u>	<u>1,988,321</u>	<u>1,889,600</u>

合併公司已分攤商譽至整流器部門及條碼列印機部門之現金產生單位，商譽分攤列示如下：

	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
整流器部門現金產生單位	\$ 81,409	80,335	74,891
條碼列印機部門現金產生單位	1,894,880	1,907,986	1,814,709
	<u>\$ 1,976,289</u>	<u>1,988,321</u>	<u>1,889,600</u>

條碼列印機部門商譽之整體帳面金額係分攤至下列現金產生單位：

	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
印表機事業群	\$ 892,469	880,700	821,015
標籤紙事業－DLS品牌	204,879	202,177	188,476
標籤紙事業－MGN品牌	216,672	223,997	207,240
行動裝置事業－Bluebird品牌	580,860	601,112	597,978
合 計	<u>\$ 1,894,880</u>	<u>1,907,986</u>	<u>1,814,709</u>

(十)短期借款

	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
無擔保銀行借款	\$ 1,421,934	1,118,941	1,642,395
進出口貸款	350,350	408,590	351,600
擔保銀行借款	637	12,572	-
	<u>\$ 1,772,921</u>	<u>1,540,103</u>	<u>1,993,995</u>
尚未使用額度	<u>\$ 4,915,345</u>	<u>4,960,518</u>	<u>4,969,505</u>
利率區間(%)	<u>1.79%~4.13%</u>	<u>1.79%~4.70%</u>	<u>1.79%~5.16%</u>

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(二十二)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註八及九。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十一)長期借款

115.6.30			
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.525%	118.03.15	\$ 221,377
	1.525%	118.02.01	112,915
	1.320%	117.12.31	97,932
	1.325%	116.07.16	69,333
	1.825%	115.12.04	4,323
	1.325%	115.12.04	5,128
	1.840%~1.870%	117.06.19	1,385,000
擔保銀行借款(註)	2.380%~4.130%	118.11.14	<u>1,102,863</u>
小 計			2,998,871
減：未攤銷餘額			(5,385)
減：一年內到期部分			<u>(620,722)</u>
合 計			<u>\$ 2,372,764</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,896,658</u>

114.12.31			
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.525%	118.03.15	\$ 427,300
	1.525%	118.02.01	160,800
	1.320%	117.12.31	112,190
	1.325%	116.07.16	101,333
	1.825%	115.12.04	20,793
	1.79%~1.85%	117.06.19	1,600,000
擔保銀行借款(註)	2.38%~3.87%	118.11.14	<u>1,103,869</u>
小 計			3,526,285
減：未攤銷餘額			(6,174)
減：一年內到期部分			<u>(396,973)</u>
合 計			<u>\$ 3,123,138</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,723,170</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	114.6.30		
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.675%	119.01.15	\$ 13,660
	1.525%	118.03.15	427,300
	1.525%	118.02.01	160,800
	1.320%	117.12.31	112,190
	1.325%	116.07.16	133,333
	1.825%	115.12.04	14,698
	1.325%	115.12.04	17,436
	2.38%	118.11.14	1,093,038
擔保銀行借款(註)	1.38%~4.00%	117.03.14	<u>1,113,863</u>
小 計			\$ 3,086,318
減：未攤銷餘額			(6,962)
減：一年內到期部分			<u>(321,907)</u>
合 計			<u>\$ 2,757,449</u>
尚未使用額度			<u>\$ 3,223,170</u>

註：鼎翰科技以收購取得BB公司之股權設質作為擔保，此筆借款金額係用於支應收購BB公司所需支付之現金對價及相關費用。

合併公司以資產設定抵押供銀行借款之擔保情形請詳附註八。

(十二)其他應付款

	115.6.30	114.12.31	114.6.30
應付薪資及獎金	\$ 486,294	477,464	421,903
應付現金股利(含鼎翰科技)	800,301	-	799,581
應付設備款	43,363	36,753	33,489
其 他	<u>364,602</u>	<u>378,169</u>	<u>398,944</u>
	<u>\$ 1,694,560</u>	<u>892,386</u>	<u>1,653,917</u>

(十三)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	115.6.30	114.12.31	114.6.30
流動	\$ 148,528	148,063	119,863
非流動	<u>491,551</u>	<u>562,059</u>	<u>459,875</u>
	<u>\$ 640,079</u>	<u>710,122</u>	<u>579,738</u>

到期分析請詳附註六(二十二)金融工具。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

租賃認列於損益之金額如下：

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
租賃負債之利息費用	\$ <u>12,193</u>	<u>30</u>	<u>22,549</u>	<u>13,119</u>
轉租使用權資產之				
收益	\$ <u>36</u>	<u>533</u>	<u>71</u>	<u>3,266</u>
短期租賃之費用	\$ <u>2,853</u>	<u>6,750</u>	<u>5,236</u>	<u>10,109</u>
低價值租賃資產之				
費用	\$ <u>2,836</u>	<u>1,451</u>	<u>6,437</u>	<u>6,613</u>

合併公司承租若干建築物、運輸設備及機器設備做為辦公室、廠房、公務車及日常營運使用，租賃期間為1~11年。位於美國之辦公室及倉庫租賃約定每年依2.5%至10.8%費率調增租賃給付；於印度之辦公室約定每年依4%至5%費率調整租賃給付。

認列於現金流量表之金額如下：

	115年1月至6月	114年1月至6月
租賃之現金流出總額	\$ <u>148,956</u>	<u>57,181</u>

(十四)員工福利

1.確定福利計畫

因前一年度報導日後未發生重大市場波動、及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一一四年及一一三年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間之退休金成本。

合併公司列報為費用之明細如下：

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
營業成本	\$ 37	46	83	94
推銷費用	7	10	16	19
管理費用	101	110	204	219
研究發展費用	23	24	45	48
	\$ <u>168</u>	<u>190</u>	<u>348</u>	<u>380</u>

2.確定提撥計畫

合併公司民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為8,801千元、5,995千元、17,396千元及12,046千元，已提撥至勞工保險局。

3.海外子公司則依當地法律適用之退休辦法，民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日認列之退休金費用分別為36,979千元、42,629千元、74,517千元及70,252千元。

4.南韓子公司BB部分職工退休金係屬確定福利退休計畫，民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日分別為淨確定福利資產0千元、12,710千元及0千元，列於其他非流動資產項下。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十五)所得稅

1.合併公司所得稅費用如下：

	<u>115年4月至6月</u>	<u>114年4月至6月</u>	<u>115年1月至6月</u>	<u>114年1月至6月</u>
當期所得稅費用				
當期產生	\$ 100,192	77,838	181,928	181,827
未分配盈餘加徵稅額	17,404	11,775	17,404	11,775
以前年度之調整	<u>(17,056)</u>	<u>(31,559)</u>	<u>(17,056)</u>	<u>(31,985)</u>
	<u>100,540</u>	<u>58,054</u>	<u>182,276</u>	<u>161,617</u>
遞延所得稅費用(利益)				
暫時性差異之發生	<u>27,012</u>	<u>18,123</u>	<u>28,989</u>	<u>1,060</u>
所得稅費用	<u>\$ 127,552</u>	<u>76,177</u>	<u>211,265</u>	<u>162,677</u>

2.合併公司認列於其他綜合損益之下之所得稅利益明細如下：

	<u>115年4月至6月</u>	<u>114年4月至6月</u>	<u>115年1月至6月</u>	<u>114年1月至6月</u>
後續可能重分類至				
損益之科目：				
國外營運機構財				
務報表換算之兌				
換差額	<u>\$ (6,564)</u>	<u>(102,869)</u>	<u>(21,309)</u>	<u>(76,254)</u>

3.合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日並無認列於權益之所得稅費用。

4.截至民國一一五年六月三十日止，本公司及鼎翰科技之營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關分別核定至民國一一二年度及一一三年度。

5.本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」第39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

(十六)權益

1.股本

本公司民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日額定股本皆為9,000,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本皆為2,634,854千元，每股面額均為10元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 資本公積

	115.6.30	114.12.31	114.6.30
股票發行溢價	\$ 639,859	639,859	639,859
可轉換公司債轉換溢價	1,229,442	1,229,442	1,229,442
庫藏股票交易	303,772	271,508	263,985
員工認股權發行溢價	24,378	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	18,674	18,674	18,674
員工認股權	1,543	1,543	1,543
採權益法認列關聯企業變動數	104,718	104,726	104,740
	<u>\$ 2,322,386</u>	<u>2,290,130</u>	<u>2,282,621</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 法定盈餘公積

公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4. 特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,149千元，依規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。民國一一五年及一一四年六月三十日，該項特別盈餘公積餘額皆為302,149千元。

依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

5.盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

本公司分別於民國一一五年六月十七日及一一四年六月十九日經股東常會決議民國一一四年度及一一三年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

	114年度		113年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
分派予普通股業主之股利：				
現金	\$ 2.00	<u>526,971</u>	2.02	<u>526,971</u>

6.庫藏股票

本公司於民國一一四年度依證券交易法第28條之2規定，為轉讓予員工而買回之庫藏股共3,000千股，計141,417千元；民國一一五年六月三十日，因陸續轉讓予員工庫藏股餘額共2,809千股，計132,400千元。

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，不得享有股東權利。

另，民國一一五年及一一四年六月三十日，鼎翰科技持有本公司普通股皆為15,960千股，買回成本為599,878千元，列於庫藏股票項下。

本公司於民國一一四年度及一一三年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為32,264千元及31,920千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

7.其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國115年1月1日	\$ (275,634)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	<u>108,680</u>
民國115年6月30日餘額	<u>\$ (166,954)</u>
民國114年1月1日	\$ (244,678)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	<u>(497,015)</u>
民國114年6月30日餘額	<u>\$ (741,693)</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十七)股份基礎給付

合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日間股份基礎給付無重大變動，相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

本公司於民國一一四年十一月七日經董事會決議執行庫藏股轉讓員工計畫，於民國一一五年一月一日至六月三十日，轉讓股數共191千股，共9,017千元。請詳附註六(十六)庫藏股之說明。

(十八)客戶合約之收入

1.收入之細分

		115年4月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：				
亞 洲	\$	1,124,461	1,052,082	2,176,543
美 洲		196,818	1,169,616	1,366,434
歐 洲		600,052	916,142	1,516,194
其 他		14,944	5,974	20,918
	\$	<u>1,936,275</u>	<u>3,143,814</u>	<u>5,080,089</u>
主要產品線：				
整流器	\$	1,936,275	-	1,936,275
條碼列印機		-	3,143,814	3,143,814
	\$	<u>1,936,275</u>	<u>3,143,814</u>	<u>5,080,089</u>
		114年4月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：				
亞 洲	\$	997,635	1,723,702	2,721,337
美 洲		155,020	912,851	1,067,871
歐 洲		455,981	444,970	900,951
其 他		18,265	-	18,265
	\$	<u>1,626,901</u>	<u>3,081,523</u>	<u>4,708,424</u>
主要產品線：				
整流器	\$	1,626,901	-	1,626,901
條碼列印機		-	3,081,523	3,081,523
	\$	<u>1,626,901</u>	<u>3,081,523</u>	<u>4,708,424</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

115年1月至6月			
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 2,071,046	1,785,919	3,856,965
美 洲	352,938	2,264,394	2,617,332
歐 洲	1,107,585	1,850,694	2,958,279
其 他	29,610	8,323	37,933
	<u>\$ 3,561,179</u>	<u>5,909,330</u>	<u>9,470,509</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 3,561,179	-	3,561,179
條碼列印機	-	5,909,330	5,909,330
	<u>\$ 3,561,179</u>	<u>5,909,330</u>	<u>9,470,509</u>
114年1月至6月			
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 2,078,144	2,698,042	4,776,186
美 洲	307,403	1,994,333	2,301,736
歐 洲	859,182	1,245,224	2,104,406
其 他	33,954	-	33,954
	<u>\$ 3,278,683</u>	<u>5,937,599</u>	<u>9,216,282</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 3,278,683	-	3,278,683
條碼列印機	-	5,937,599	5,937,599
	<u>\$ 3,278,683</u>	<u>5,937,599</u>	<u>9,216,282</u>
2.合約餘額	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
應收票據及應收帳款	\$ 3,901,974	3,397,270	3,397,378
減：備抵損失	(86,109)	(82,298)	(64,456)
合 計	<u>\$ 3,815,865</u>	<u>3,314,972</u>	<u>3,332,922</u>

應收票據及應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十九)營業外收益及費損

1.利息收入

合併公司之利息收入明細如下：

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
銀行存款利息	\$ <u>31,845</u>	<u>17,697</u>	<u>36,038</u>	<u>23,956</u>

2.其他收入

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
租金收入	\$ 40	-	71	2,138
其 他	4,242	24,090	13,848	31,578
	<u>\$ 4,282</u>	<u>24,090</u>	<u>13,919</u>	<u>33,716</u>

3.其他利益及損失

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
處分及報廢不動 產、廠房及設備損 失	\$ (8,899)	(20,356)	(14,049)	(22,420)
外幣兌換利益	11,820	(148,829)	56,932	(90,720)
透過損益按公允價 值衡量之金融工具 利益(損失)	15,768	(9,859)	19,409	(10,335)
不動產、廠房及設 備減損迴轉利益	1,290	1,540	1,297	1,744
其 他	(2,137)	(101)	(5,997)	(3,195)
	<u>\$ 17,842</u>	<u>(177,605)</u>	<u>57,592</u>	<u>(124,926)</u>

4.財務成本

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
利息費用	\$ (30,043)	(54,697)	(58,689)	(91,209)
減：利息資本化	517	439	658	683
其他財務費用	(9,988)	12,582	(21,080)	(887)
	<u>\$ (39,514)</u>	<u>(41,676)</u>	<u>(79,111)</u>	<u>(91,413)</u>

(二十)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。前述員工酬勞比例中，應提撥至少不低於百分之一作為基層員工酬勞分派數額。

本公司如有以前年度累積虧損，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日員工及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日(含基層員工)酬勞員工酬勞估列金額分別為13,961千元、2,161千元、25,639千元及10,300千元，董事酬勞金估列金額分別為2,327千元、360千元、4,273千元及1,717千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為發放年度之損益。

本公司民國一一四年度員工(含基層員工)酬勞及一一三年度員工酬勞估列金額分別為33,705千元及34,336千元，董事酬勞金估列金額分別為5,618千元及5,723千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。前述董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一一四年及一一三年合併財務報告估列金額並無差異。

(二十一)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
本期淨利	\$ <u>201,935</u>	<u>41,180</u>	<u>372,538</u>	<u>157,655</u>
加權平均流通在外 股數(千股)	<u>244,717</u>	<u>245,988</u>	<u>244,622</u>	<u>246,757</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>0.83</u>	<u>0.17</u>	<u>1.52</u>	<u>0.64</u>

2.稀釋每股盈餘

	115年4月至6月	114年4月至6月	115年1月至6月	114年1月至6月
計算稀釋每股盈餘 之本期淨利	\$ <u>201,935</u>	<u>41,180</u>	<u>372,538</u>	<u>157,655</u>
加權平均流通在外 股數(千股)	244,717	245,988	244,622	246,757
員工酬勞	191	45	380	489
用以計算稀釋每股 盈餘之當期流通 在外普通股加權 平均股數(千股)	<u>244,908</u>	<u>246,033</u>	<u>245,002</u>	<u>247,246</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>0.82</u>	<u>0.17</u>	<u>1.52</u>	<u>0.64</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二十二)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中情況

由於合併公司有廣大客戶群，並未顯著集中與單一客戶進行交易，並無銷貨收入佔營業收入金額10%。

(3)應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
115年6月30日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,772,921	1,777,112	1,777,112	-	-	-
或有對價	25,722	25,722	25,722	-	-	-
應付帳款	2,117,736	2,117,736	2,117,736	-	-	-
其他應付款	1,694,560	1,694,560	1,694,560	-	-	-
租賃負債	640,079	731,635	198,225	216,227	317,183	-
長期借款(含一年內到期)	2,993,486	3,168,746	685,011	1,203,104	1,280,631	-
衍生金融負債						
遠期外匯合約	195	195	195	-	-	-
	<u>\$ 9,244,699</u>	<u>9,515,706</u>	<u>6,498,561</u>	<u>1,419,331</u>	<u>1,597,814</u>	<u>-</u>
114年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,540,103	1,546,747	1,546,747	-	-	-
或有對價	67,420	67,420	67,420	-	-	-
應付帳款	1,656,680	1,656,680	1,656,680	-	-	-
其他應付款	892,386	892,386	892,386	-	-	-
租賃負債	710,122	730,578	172,089	200,090	348,876	9,523
長期借款(含一年內到期)	3,520,111	3,714,870	473,658	931,308	1,188,329	1,121,575
衍生金融負債						
遠期外匯合約	175	175	175	-	-	-
	<u>\$ 8,386,997</u>	<u>8,608,856</u>	<u>4,809,155</u>	<u>1,131,398</u>	<u>1,537,205</u>	<u>1,131,098</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

114年6月30日	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,993,995	2,000,836	2,000,836	-	-	-
或有對價	62,191	62,191	35,014	27,177	-	-
應付帳款	1,545,996	1,545,996	1,545,996	-	-	-
其他應付款	1,653,917	1,653,917	1,653,917	-	-	-
租賃負債	579,738	795,140	180,618	148,916	459,401	6,205
長期借款(含一年內到期)	3,079,356	3,271,915	380,063	599,326	2,292,526	-
衍生金融負債						
遠期外匯合約	653	653	653	-	-	-
	<u>\$ 8,915,846</u>	<u>9,330,648</u>	<u>5,797,097</u>	<u>775,419</u>	<u>2,751,927</u>	<u>6,205</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	115.6.30		114.12.31		114.6.30	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
金融資產						
<u>貨幣性項目</u>						
美 元	31.850	\$ 3,348,356	31.430	2,486,713	29.300	2,188,560
歐 元	36.29	1,714,634	36.90	1,503,277	34.35	1,588,238
人 民 幣	4.690	570,291	4.496	2,462,679	4.091	1,644,672
日 幣	0.1963	29,669	0.2008	239,165	0.2034	209,695
英 鎊	42.17	1,887	42.33	12,796	43.05	10,964
港 幣	-	-	4.038	458,262	3.732	387,802
韓 元	-	-	0.0217	669	0.0213	609
		<u>\$ 5,664,837</u>		<u>7,163,561</u>		<u>6,030,540</u>
<u>衍生商品</u>						
美 元	31.850	\$ 50	31.430	15	29.300	-
歐 元	36.29	-	36.90	376	34.35	-
		<u>\$ 50</u>		<u>391</u>		<u>-</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	115.6.30		114.12.31		114.6.30	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 元	31.850	\$ 1,367,691	31.430	1,121,866	29.300	1,043,259
歐 元	36.29	905,731	36.90	693,283	34.35	1,663,658
人 民 幣	4.690	1,509,349	4.496	439,324	4.091	673,069
日 幣	0.1963	100,874	0.2008	56,941	0.2034	69,983
英 鎊	42.17	-	42.33	-	-	-
港 幣	-	-	4.038	-	3.732	1,347
韓 元	-	-	0.0217	717	0.0213	611
		<u>\$ 3,883,645</u>		<u>2,312,848</u>		<u>3,451,927</u>
<u>衍生商品</u>						
美 元	31.850	\$ 195	31.430	175	29.300	653
		<u>\$ 195</u>		<u>175</u>		<u>653</u>

(2) 敏感性分析

合併公司貨幣性項目之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產及金融負債，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一五年及一一四年六月三十日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之稅前淨利將分別增加或減少為53,431千元及77,339千元；兩期分析係採用相同基礎。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一五年及一一四年四月一日至六月三十日及一一五年及一一四年一月一日至六月三十日外幣兌換(損)益(含已實現及未實現)分別為11,820千元、(148,829)千元、56,932千元及(90,720)千元。

4. 利率分析

合併公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日之稅前淨利將減少或增加47,664千元及50,734千元，主因係合併公司之變動利率銀行借款所致。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

5.其他價格風險：

如報導日金融資產價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

報導日證券價格	115年1月至6月		114年1月至6月	
	其他綜合損 益稅後金額	稅後損益	其他綜合損 益稅後金額	稅後損益
上漲1%	\$ -	2,599	-	1,518
下跌1%	\$ -	(2,599)	-	(1,518)

6.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

	115.6.30				
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 120,557	120,557	-	-	120,557
遠期外匯合約	50	-	50	-	50
國外基金	174,088	-	-	174,088	174,088
小 計	294,695	120,557	50	174,088	294,695
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,368,463	-	-	-	-
應收帳款及應收票據	3,815,865	-	-	-	-
其他應收款	123,652	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	513,774	-	-	-	-
小 計	7,821,754	-	-	-	-
合 計	\$ 8,116,449	120,557	50	174,088	294,695
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 195	-	195	-	195
或有對價	25,722	-	-	25,722	25,722
小 計	25,917	-	195	25,722	25,917

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		115.6.30			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 2,117,736	-	-	-	-
其他應付款	1,694,560	-	-	-	-
租賃負債	640,079	-	-	-	-
銀行借款	4,766,407	-	-	-	-
小 計	9,218,782	-	-	-	-
合 計	<u>\$ 9,244,699</u>	<u>-</u>	<u>195</u>	<u>25,722</u>	<u>25,917</u>
		114.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 60,053	60,053	-	-	60,053
遠期外匯合約	391	-	391	-	391
國外基金	125,237	-	-	125,237	125,237
小 計	185,681	60,053	391	125,237	185,681
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,535,194	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,314,972	-	-	-	-
其他應收款	113,308	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	673,284	-	-	-	-
小 計	7,636,758	-	-	-	-
合 計	<u>\$ 7,822,439</u>	<u>60,053</u>	<u>391</u>	<u>125,237</u>	<u>185,681</u>
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 175	-	175	-	175
或有對價	67,420	-	-	67,420	67,420
小 計	67,595	-	175	67,420	67,595
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 1,656,680	-	-	-	-
其他應付款	892,386	-	-	-	-
租賃負債	710,122	-	-	-	-
銀行借款	5,060,214	-	-	-	-
小 計	8,319,402	-	-	-	-
合 計	<u>\$ 8,386,997</u>	<u>-</u>	<u>175</u>	<u>67,420</u>	<u>67,595</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		114.6.30			
		公允價值			
帳面金額		第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 80,225	80,225	-	-	80,225
國外基金	89,471	-	-	89,471	89,471
小 計	169,696	80,225	-	89,471	169,696
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,435,082	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,332,922	-	-	-	-
其他應收款	49,741	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	613,330	-	-	-	-
存出保證金	40,590	-	-	-	-
小 計	7,471,665	-	-	-	-
合 計	\$ 7,641,361	80,225	-	89,471	169,696
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 653	-	653	-	653
或有對價	62,191	-	-	62,191	62,191
小 計	62,844	-	653	62,191	62,844
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 1,545,996	-	-	-	-
其他應付款	1,653,917	-	-	-	-
租賃負債	579,738	-	-	-	-
銀行借款	5,073,351	-	-	-	-
小 計	8,853,002	-	-	-	-
合 計	\$ 8,915,846	-	653	62,191	62,844

(2)衡量公允價值所採用之評價技術及假設

A.非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價)。

B.衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

(3)公允價值等級間之移動

合併公司於民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

(4)第三等級之變動明細表

	透過損益按 公允價值衡量 之金融資產
民國115年1月1日	\$ 125,237
總利益或損失	
認列於損益	18,027
取得	<u>30,824</u>
民國115年6月30日	<u><u>\$ 174,088</u></u>
民國114年1月1日	\$ 66,152
總利益或損失	
認列於損益	(8,199)
取得	<u>31,518</u>
民國114年6月30日	<u><u>\$ 89,471</u></u>

上述總利益或損失，係列報於「其他利益及損失」。其中與民國一一五年及一一四年六月三十日仍持有之資產相關者如下：

	<u>115年4月至6月</u>	<u>114年4月至6月</u>	<u>115年1月至6月</u>	<u>114年1月至6月</u>
總利益或損失				
認列於損益(列報於「其他利 益及損失」)	\$ 15,603	(9,284)	18,027	(8,199)

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

合併公司公允價值歸類為第三等級具單一重大不可觀察輸入值，重大不可觀察輸入值之資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過損益按公允價值衡量之金融資產-國外基金	淨資產價值法	• 淨資產價值	• 淨資產價值愈高，公允價值愈高
透過損益按公允價值衡量之金融負債-或有對價協議	選擇權評價模型	• 波動度、無風險利率、風險折現率及剩餘年限期數	• 淨資產價值愈高，公允價值愈高

(二十三)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一一四年度合併財務報告所揭露者無重大變動。

(二十四)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一一四年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一一四年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告。

(二十五)非現金交易之投資及籌資活動

合併公司於民國一一五年及一一四年一月一日至六月三十日並無非現金交易投資及籌資活動。

來自籌資活動之負債之調節如下表：

	115.1.1	現金流量	非現金之變動			115.6.30
			匯率變動	其他	租賃給付之變動	
短期借款	\$ 1,540,103	232,818	-	-	-	1,772,921
長期借款	3,520,111	(484,020)	(42,605)	-	-	2,993,486
租賃負債	710,122	(114,734)	(21,960)	22,549	44,102	640,079
存入保證金	1,332	(33)	-	-	-	1,299
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 5,771,668</u>	<u>(365,969)</u>	<u>(64,565)</u>	<u>22,549</u>	<u>44,102</u>	<u>5,407,785</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	<u>114.1.1</u>	<u>現金流量</u>	<u>非現金之變動</u>			<u>114.6.30</u>
			<u>匯率變動</u>	<u>其他</u>	<u>租賃給付之變動</u>	
短期借款	\$ 2,286,701	(292,706)	-	-	-	1,993,995
長期借款	3,294,570	(215,285)	71	-	-	3,079,356
租賃負債	702,602	(27,340)	(120,964)	13,119	12,321	579,738
存入保證金	1,970	(758)	-	-	-	1,212
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 6,285,843</u>	<u>(536,089)</u>	<u>(120,893)</u>	<u>13,119</u>	<u>12,321</u>	<u>5,654,301</u>

七、關係人交易

(一) 母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

(二) 主要管理人員報酬

主要管理人員報酬包括：

	<u>115年4月至6月</u>	<u>114年4月至6月</u>	<u>115年1月至6月</u>	<u>114年1月至6月</u>
短期員工福利	\$ 24,132	42,232	102,861	90,519
退職後福利	468	611	1,163	1,249
股份基礎給付	9,853	1,326	11,238	2,638
	<u>\$ 34,453</u>	<u>44,169</u>	<u>115,262</u>	<u>94,406</u>

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十七)。

八、質押之資產

除附註六(十一)說明外，合併公司提供質押擔保之資產帳面金額明細如下：

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
不動產、廠房及設備	銀行借款	<u>\$ 106,776</u>	<u>70,201</u>	<u>81,179</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一) 合併公司向銀行融資而提供之保證票據明細如下：

	<u>115.6.30</u>	<u>114.12.31</u>	<u>114.6.30</u>
新台幣	\$ 3,320,480	3,320,480	3,690,480
美金	32,300	32,300	32,300

(二) 民國一一五年六月三十日、一一四年十二月三十一日及六月三十日，鼎翰科技因關稅保證等交易由銀行提供之履約保證皆為4,000千元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	115年4月至6月			114年4月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	310,934	507,842	818,776	298,047	461,316	759,363
勞健保費用	29,825	38,715	68,540	27,133	38,513	65,646
退休金費用	22,656	23,292	45,948	19,520	29,294	48,814
董事酬金	-	10,778	10,778	-	8,671	8,671
其他員工福利費用	23,340	20,852	44,192	21,544	20,829	42,373
折舊費用	193,643	41,097	234,740	143,343	83,049	226,392
攤銷費用	1,336	50,130	51,466	1,845	66,234	68,079

功 能 別 性 質 別	115年1月至6月			114年1月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	608,504	993,585	1,602,089	584,085	906,087	1,490,172
勞健保費用	61,562	76,543	138,105	62,181	73,315	135,496
退休金費用	45,397	46,864	92,261	37,807	44,871	82,678
董事酬金	-	20,557	20,557	-	16,131	16,131
其他員工福利費用	49,090	45,905	94,995	45,957	42,592	88,549
折舊費用	385,111	82,096	467,207	340,435	118,144	458,579
攤銷費用	2,737	100,222	102,959	3,783	118,384	122,167

(二)營運之季節性：

合併公司之營運不受季節性或週期性因素影響。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一五年一月一日至六月三十日合併公司依編製準則之規定，應揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1.資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	貸出資金 之公司	貸與 對象	往來 科目	是否 為關 係人	本期最 高餘額	期末 餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質 (註2)	業務 往來 金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵損失 金額	擔保品 名稱	擔保品 價值	對個別對象 資金貸與 限額(註3)	資金貸 與限額 (註4)
1	鼎翰科技	MGN	其他應收款- 關係人	是	225,480	-	-	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,274,430	2,548,860
1	鼎翰科技	MGN	其他應收款- 關係人	是	225,480	217,740	139,717	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,274,430	2,548,860
1	鼎翰科技	MGN	其他應收款- 關係人	是	225,480	217,740	-	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,274,430	2,548,860
1	鼎翰科技	MGN (原TSCPL)	其他應收款- 關係人	是	71,402	-	-	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,274,430	2,548,860
2	DLS	鼎翰科技	其他應收款- 關係人	是	191,970	191,100	191,100	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	318,067	636,133
3	BB	BBES	其他應收款- 關係人	是	601	581	581	4.60%	2	-	營運周轉	581	無	-	436,144	872,288

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係有短期融通資金之必要者。

註3：與鼎翰科技有短期融通資金之必要者，其額度以鼎翰科技最近期經會計師查核或核閱財務報表淨值之20%為限。鼎翰科技直接及間接持有表決權100%之國外公司間從事資金貸與或鼎翰科技持有表決權股份100%之國外公司對鼎翰科技從事資金貸與，其額度以不超過鼎翰科技最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之20%為限。

註4：鼎翰科技資金貸與他人之總限額，以鼎翰科技最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之40%為限。

2.為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	背書保 證者公 司名稱	被背書保證對象 公司名稱	關係 (註2)	對單一企 業背書保 證限額(註3)	本期最高 背書保證 餘額	期末背 書保證 餘額	實際動 支金額	背書保證以 財產設定 擔保金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保 證最高 限額(註3)	屬母公司 對子公司 背書保證	屬子公司 對母公司 背書保證	屬對大陸 地區背書 保證
1	鼎翰科技	TSCAA	2	2,548,860	191,970	191,100	-	-	3.01 %	3,823,290	Y	N	N
1	鼎翰科技	MGN	2	2,548,860	239,963	-	-	-	3.77 %	3,823,290	Y	N	N
1	鼎翰科技	MGN	2	2,548,860	239,963	238,875	181,450	-	3.77 %	3,823,290	Y	N	N
1	鼎翰科技	MGN	2	2,548,860	1,503	1,452	54	-	0.03 %	3,823,290	Y	N	N
1	鼎翰科技	MGN	2	2,548,860	11,274	10,887	-	-	0.18 %	3,823,290	Y	N	N

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係指直接及間接持有表決權之股份超過50%之公司。

註3：對單一企業背書保證限額以不超過該公司當期淨值之40%為限，當期淨值以該公司委任會計師簽證之最近期報表為準。

註4：當年度背書保證總金額以不超過該公司當期淨值之60%為限，當期淨值以該公司委任會計師簽證之最近期報表為準。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3. 期末持有之重大有價證券(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

單位：新台幣千元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	群益安穩貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	586	10,082	-	10,082	
本公司	台新1699貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	3,454	50,013	-	50,013	
本公司	富蘭克林華美貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,480	60,462	-	60,462	
本公司	Achi Capital Partners Fund LP	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	174,088	-	174,088	

4. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCJ	子公司	銷貨	(181,709)	(2) %		-		63,542	2 %	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(329,137)	(3) %		-		259,342	7 %	
本公司	TSCA	孫公司	銷貨	(301,067)	(3) %		-		264,349	7 %	
本公司	上海瀚科	孫公司	銷貨	(140,567)	(1) %		-		(7,524)	- %	註2
本公司	上海瀚科	孫公司	進貨	194,127	3 %		-		-	- %	
本公司	陽信長威	孫公司	進貨	1,237,953	19 %		-		(976,382)	(46) %	註2
本公司	天津長威	孫公司	進貨	231,924	4 %		-		(17,519)	(1) %	
鼎翰科技	TSCAE	子公司	銷貨	(513,016)	(5) %		-		746,921	20 %	
鼎翰科技	TSCAA	子公司	銷貨	(255,315)	(3) %		-		408,552	11 %	
鼎翰科技	天津國聚	孫公司	銷貨	(227,570)	(3) %		-		104,390	3 %	
鼎翰科技	天津國聚	孫公司	進貨	583,321	9 %		-		(383,417)	(18) %	
鼎翰科技	BB	子公司	進貨	198,359	5 %		-		(71,220)	(3) %	

註1：月結30-135天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應收付帳款係以淨額列示。

註3：上列交易於編制合併財務報告時業已沖銷。

5. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關 係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵損失金額
					金 額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	259,342	2.80%	-		54,907	-
本公司	TSCA	孫公司	264,349	2.73%	-		52,969	-
陽信長威	本公司	孫公司	976,382	2.95%	-		199,052	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	746,921	1.42%	317,111		85,521	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	408,552	1.31%	161,695		67,463	-
鼎翰科技	天津國聚	子公司	104,390	3.47%	-		57,969	-
鼎翰科技	MGN	孫公司	141,024	-%	-		-	-
天津國聚	鼎翰科技	母公司	385,105	2.81%	-		58,667	-
DLS	鼎翰科技	母公司	199,558	-%	-		-	-

註1：截至115年7月31日止收回金額。

註2：上列交易於編制合併財務報告時業已沖銷。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

6.母子公司間業務關係及重大交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人 之 關 係	115年第二季交易往來情形			
				科 目	金 額	交易條件	佔合併總營業收入 或總資產之比率
0	本公司	TSCE	1	推銷費用 —佣金支出	89,887	按月支付	0.86 %
0	本公司	TSCE	1	應付費用	52,550		0.10 %
0	本公司	TSCJ	1	銷貨收入	181,709	註三	1.84 %
0	本公司	TSCJ	1	應收帳款	63,542		0.29 %
0	本公司	TSCH	1	銷貨收入	329,137	按月支付	3.33 %
0	本公司	TSCH	1	應收帳款	259,342		1.18 %
0	本公司	TSCH	1	其他應收款	737		- %
0	本公司	TSCH	1	應付費用	85		- %
0	本公司	TSCA	1	銷貨收入	301,067	註三	3.03 %
0	本公司	TSCA	1	推銷費用 —佣金支出	3,035		0.03 %
0	本公司	TSCA	1	應收帳款	264,349		1.20 %
0	本公司	TSCA	1	其他應收款	11,825		0.05 %
0	本公司	TSCA	1	應付費用	2,334		0.01 %
0	本公司	上海瀚科	1	銷貨收入	140,567	按月支付	1.37 %
0	本公司	上海瀚科	1	應付帳款	7,525		0.15 %
0	本公司	上海瀚科	1	其他應收款	95		- %
0	本公司	上海瀚科	1	進貨	194,127		1.75 %
0	本公司	陽信長威	1	進貨	1,237,953	註四	12.51 %
0	本公司	陽信長威	1	應付帳款	976,103	註五	4.43 %
0	本公司	天津長威	1	進貨	231,924		2.34 %
0	本公司	天津長威	1	應付帳款	17,519		0.08 %
0	本公司	天津長威	1	其他應付款	61,185		0.28 %
1	陽信長威	上海瀚科	3	銷貨收入	545,782	註三	5.52 %
1	陽信長威	上海瀚科	3	應收帳款	355,597		1.61 %
2	天津長威	陽信長威	3	銷貨收入	98,459	註三	1.00 %

註一、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註二、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

註三：銷售價格按一般市場價格為準。收款期間為月結90~180天。

註四：加工費係採成本加成，收款期間為月結90~180天。

註五：付款期限為進貨後月結180天。

註六：上列交易於編制合併財務報告時業已沖銷。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一五年一月一日至六月三十日合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元/千股

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註4)			
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,564,151	10,518	10,518 (註6)	子公司
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	2,047,066	72,356	72,356 (註6)	子公司
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	-	2,845	-	- %	-	-	-	子公司
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	62,509	3,274	3,274 (註6)	子公司
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	146,438	6,220	6,220 (註5)	子公司
本公司	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	743,650	172,468	32,122 (註6)	子公司
本公司	鼎翰科技	台灣	條碼印表機之製造及買賣	163,728	163,728	16,995	35.74 %	1,188,976	459,828	132,078 (註5)	子公司
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	99,349	(70,705)	(53,029) (註6)	子公司
Ever Energetic	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,423,934	172,468	63,744 (註6)	子公司
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	33,116	(70,705)	(17,676) (註6)	子公司
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	492,896	25,004	25,004 (註6)	子公司
Ever Winner	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,457,066	172,468	65,227 (註6)	子公司
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器之製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	2,544,249	136,237	136,237 (註5)	子公司
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	700,983	15,447	15,447 (註6)	子公司
鼎翰科技	TSCAE	德國	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	2,943	2,943	(註1)	100.00 %	(24,159)	(40,265)	(40,265) (註5)	子公司
鼎翰科技	TSCAA	美國	經營標籤印表機、企業行動電腦及其零件之買賣	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	1,125,861	(5,847)	(5,847) (註5)	子公司
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資	47,468	47,468	12,711	100.00 %	876,718	35,451	35,451 (註5)	子公司
鼎翰科技	DLS	美國	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷。	801,558	801,558	1	100.00 %	1,590,333	35,209	35,209 (註5)	子公司
鼎翰科技	TSCIN	印度	承租資產	2,791	2,791	710	100.00 %	3,250	1,838	1,838 (註5)	子公司
鼎翰科技	MGN	波蘭	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷。	498,827 (註7)	-	2	100.00 %	474,400	(14,853)	(14,853) (註5)	子公司
鼎翰科技	TSCPL	波蘭	一般投資	(註7)	498,827	-	- %	-	(1,088)	(1,088) (註5)	子公司
鼎翰科技	BB	韓國	經營企業行動電腦及其零件之買賣	2,856,995	2,856,995	7,010	99.85 %	3,091,531	173,594	143,008 (註5)	子公司
鼎翰科技	BBMX	墨西哥	經營企業行動電腦及其零件之買賣	(註3)	(註3)	(註1)	0.03 %	4	(1,771)	(1) (註5)	子公司

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備 註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註4)			
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯 合大公國	標籤印表機及其零件之買賣	8,234	8,234	(註1)	100.00 %	(16,423)	216	216 (註5)	子公司
TSCAE	TSCAS	西班牙	承租資產	124	124	(註1)	100.00 %	4,052	238	238 (註5)	子公司
DLS	PPL	美國	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	115 (千美元)	115 (千美元)	850	100.00 %	63,027	3,972	3,972 (註5)	子公司
TSCPL	MGN	波蘭	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷。	- (千波蘭幣) (註7)	71,613 (千波蘭幣)	(註7)	- %	-	(5,678)	(5,678) (註5)	子公司
TSC HK	天津國聚	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	47,775	47,775	(註1)	100.00 %	903,921	35,451	35,451 (註5)	子公司
BB	BBMX	墨西哥	經營企業行動電腦及其零件之買賣	5	5	(註1)	99.97 %	13,222	(1,771)	(1,770) (註5)	子公司
BB	BBUS	美國	款項代收	2,920	2,920	(註2)	100.00 %	15,771	(75)	(75) (註5)	子公司
BB	BBIN	印度	研發及設計企業行動電腦、技術服務	4,078	4,078	990	99.00 %	12,847	1,841	1,823 (註5)	子公司
BB	BBDE	德國	協助行銷服務	756	756	(註1)	100.00 %	2,900	2,303	2,303 (註5)	子公司
BB	BBES	西班牙	因投標要求而設立	1,265	1,265	(註1)	100.00 %	(428)	(112)	(112) (註5)	子公司
BB	BBJP	日本	經營企業行動電腦及其零件之買賣	2,086	2,086	1	100.00 %	2,855	1,065	1,065 (註5)	子公司

註1：其公司執照上僅表彰其投資金額，並無股數之記載。

註2：持有股數未滿仟股，故未列示。

註3：金額未滿仟元，故未列示。

註4：帳面金額係減除未實現銷貨利益後之淨額。

註5：係依據被投資公司經會計師核閱之財務報告認列。

註6：係依據被投資公司未經會計師核閱之財務報告認列。

註7：MGN以8,754千元反向收購TSCPL之所有股份，收購完成後由本公司持有MGN 100%股權，於民國一五年二月二十七日經波蘭法院登記完成並正式生效。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：新台幣千元

大 陸 被 投 資 公司名稱	主要營業 項 目	實 收 資本額	投資 方式 (註1)	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被 投 資 公 司 本期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
上海瀚科	整流器之買賣 業務	4,461	(二)	4,461	-	-	4,461	25,003	100.00 %	25,004	492,896	709,512 (註2)
陽信長威	整流器之製造 及買賣業務	1,667,160	(二)	628,196	-	-	628,196	136,237	100.00 %	136,237	2,544,249	250,864
天津長威	晶片之製造及 買賣業務	387,173	(二)	387,173	-	-	387,173	15,447	100.00 %	15,447	700,983	452,102
天津國聚	標籤印表機及 其零件之產銷	49,245	(二)	47,775	-	-	47,775	35,451	35.74 %	12,670	903,921	998,407

註1：編號(二)係指透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：未包含盈餘轉增資40,058千元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
1,083,200	2,141,932	4,583,015

註：本公司所投資Achi Capital Partners Fund LP基金，因其轉投資大陸地區，使本公司增加投審會核准額度USD1,041千元。另有經濟部投資審議司已核准匯出新增投資8,537千元(美金268千元)。

3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一一五年一月一日至六月三十日與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項(於編製合併報告時業已沖銷)，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

合併公司營運部門資訊及調節如下：

115年4月至6月				
	整流器部門	條碼印表機 部門	調整及銷除	合 計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,936,275	3,143,814	-	5,080,089
部門間收入	1,864,799	50	(1,864,849)	-
收入合計	<u>\$ 3,801,074</u>	<u>3,143,864</u>	<u>(1,864,849)</u>	<u>5,080,089</u>
應報導部門損益	<u>\$ 134,814</u>	<u>318,574</u>	<u>32,264</u>	<u>485,652</u>
114年4月至6月				
	整流器部門	條碼印表機 部門	調整及銷除	合 計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,626,901	3,081,523	-	4,708,424
部門間收入	1,439,132	17	(1,439,149)	-
收入合計	<u>\$ 3,066,033</u>	<u>3,081,540</u>	<u>(1,439,149)</u>	<u>4,708,424</u>
應報導部門損益	<u>\$ (45,754)</u>	<u>278,446</u>	<u>31,920</u>	<u>264,612</u>
115年1月至6月				
	整流器部門	條碼印表機 部門	調整及銷除	合 計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 3,561,179	5,909,330	-	9,470,509
部門間收入	3,351,909	73	(3,351,982)	-
收入合計	<u>\$ 6,913,088</u>	<u>5,909,403</u>	<u>(3,351,982)</u>	<u>9,470,509</u>
應報導部門損益	<u>\$ 261,621</u>	<u>585,636</u>	<u>32,264</u>	<u>879,521</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	114年1月至6月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 3,278,683	5,937,599	-	9,216,282
部門間收入	<u>2,786,395</u>	<u>34</u>	<u>(2,786,429)</u>	<u>-</u>
收入合計	<u>\$ 6,065,078</u>	<u>5,937,633</u>	<u>(2,786,429)</u>	<u>9,216,282</u>
應報導部門損益	<u>\$ 50,278</u>	<u>504,963</u>	<u>31,920</u>	<u>587,161</u>
應報導部門資產	<u>\$ 22,640,657</u>	<u>12,058,976</u>	<u>(14,272,773)</u>	<u>20,426,860</u>
115年6月30日	<u>\$ 22,604,201</u>	<u>14,075,635</u>	<u>(17,015,624)</u>	<u>22,063,492</u>
114年12月31日	<u>\$ 23,421,749</u>	<u>12,649,871</u>	<u>(14,876,345)</u>	<u>21,195,275</u>
114年6月30日	<u>\$ 22,640,657</u>	<u>12,058,976</u>	<u>(14,272,773)</u>	<u>20,426,860</u>